

Bologna,	21 Luglio 2016
Ns. Rif.	

CAPITOLATO TECNICO

Il presente "Capitolato Tecnico" disciplina gli aspetti tecnici della fornitura dei servizi oggetto della presente manifestazione di interesse. I servizi richiesti sono:

- 1) Produzione di una campionatura di circuiti stampati (PCB) che verranno codificati "GSPS Ver1".
- 2) Assemblaggio di componenti sui sopracitati circuiti stampati che verranno forniti in conto lavoro.
- 1) I circuiti stampati (PCB) in oggetto saranno avranno le seguenti caratteristiche tecniche:
- N° di PCB da produrre: 4
- Dimensioni dei PCB: 100x70mm.
- Spessore del PCB finito: 1,6mm.
- Numero di stati (layers): 6
- Spessore rame lato top & bottom: 35um
- Spessore piste minimo: 0,15mm.
- Isolamento minimo: 0,15mm.
- Foro minimo finito: 0,2mm.
- Solder Resiste: Verde su lato top & bottom
- Serigrafia: solo lato top
- Finitura: Argento chimico
- Test elettrico: Sì
- Tempo di produzione: 7gg. lavorativi
- 2) Sopra i circuiti stampati (PCB) in oggetto dovranno essere montati i componenti che saranno forniti in conto lavoro. Dovranno essere predisposte le opportune lamine serigrafiche secondo le seguenti specifiche:
- Dimensione lamine: 300x400mm.
- N° di lamine: 2 (componenti su top & bottom)
- Spessore lamine: 0,10mm.

Fax: +39 051 20.95.080



Bologna,	21 Luglio 2016
Ns. Rif.	

L'assemblaggio dei componenti suopra i PCB in oggetto avrà le seguenti caratteristiche:

- N° di PCB cod. "GSPS Ver1" da assemblare: 2
- N° di componenti SMD: 193
- N° di componenti SMD differenti: 16
- N° di piazzole SMD: 794
- N° di componenti PTH: 3
- N° di piazzole PTH: 13
- Tempo di produzione: 8gg. lavorativi